计算机组成原理

% 第二次作业

T1

h5 (1)

$$w1 = rac{84 - \pi(rac{15}{2})^2 imes 0.020}{84} = 95.79\%$$
 $w2 = rac{100 - \pi(rac{20}{2})^2 imes 0.031}{100} = 90.26\%$

所以 A 的工艺良率为 95.79%, B 的工艺良率为 90.26%

66

错了! 工艺良率有公式:

工艺良率 =
$$\frac{1}{(1+($$
单位面积缺陷数 \times 晶片面积 $/2))^2}$

h5 (2)

$$m1 = rac{12}{84 \times 0.9579} = 0.15$$
\text{\frac{15}{100 \times 0.9026}} = 0.17 \text{\frac{1}{4}}

所以 A 的单位价格为 0.15 元, B 的单位价格为 0.17 元

T2

h5 (1)

$$w1 = \frac{\frac{0.7}{1+0.25} + 0.21 + 0.09}{1} = 86\%$$

降低为原来的86%

h5 (2)

设提升 x (x > 0)

$$w2 = rac{0.7 + rac{0.21}{1+x} + 0.09}{1} = 86\% \Rightarrow x = 2$$

需要提升 200%

h5 (3)

$$w2 = rac{0.7 + 0.21 + rac{0.09}{1 + x}}{1} = 86\% \Rightarrow \mathcal{R}$$

所以不可能

T3

h5 (1)

基准程序 P 的运行时间分别为:

$$t1 = rac{2 imes 5 imes 10^9}{5 imes 10^9} = 2s \ t2 = rac{1.8 imes 3.3 imes 10^9}{3 imes 10^9} = 1.98s$$

有 t1 > t2

所以"时钟频率越高,性能越好"是错误的

h5 (2)

$$MIPS(1) = rac{5 imes 10^3}{t1} = 2500$$
 $MIPS(2) = rac{3.3 imes 10^3}{t2} = 1667$

有 MIPS(1) > MIPS(2)

所以"MIPS 越高,性能越好"是错误的

h5 (3)

CPU 的指令架构不同,不同的 CPU 可能使用不同的指令集,导致实现相同功能需要的指令数目不同

T4

D

66

P 为 10¹⁵, 所以为 93.0146 千万亿次, 即 9.3 亿亿次

T5

